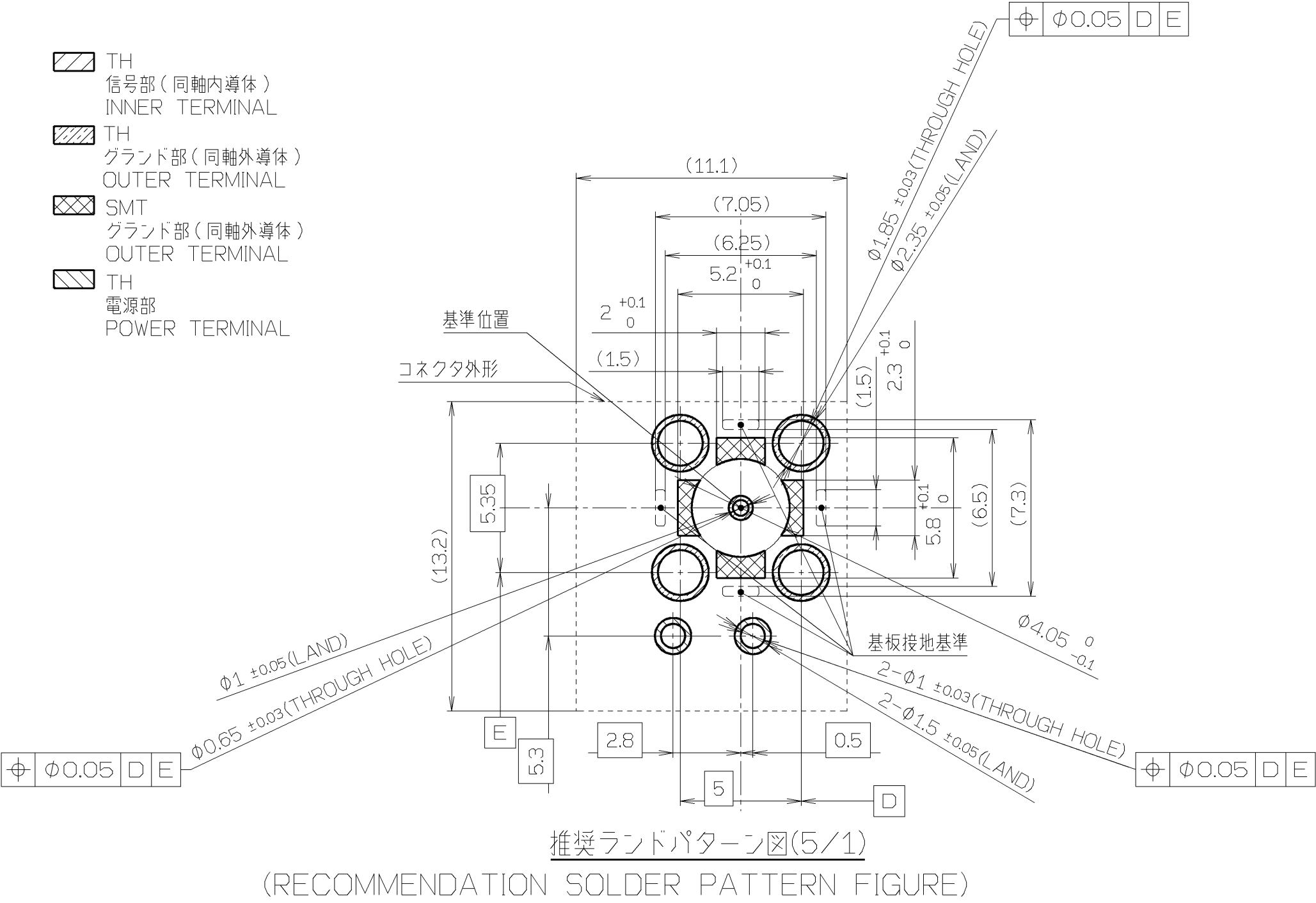
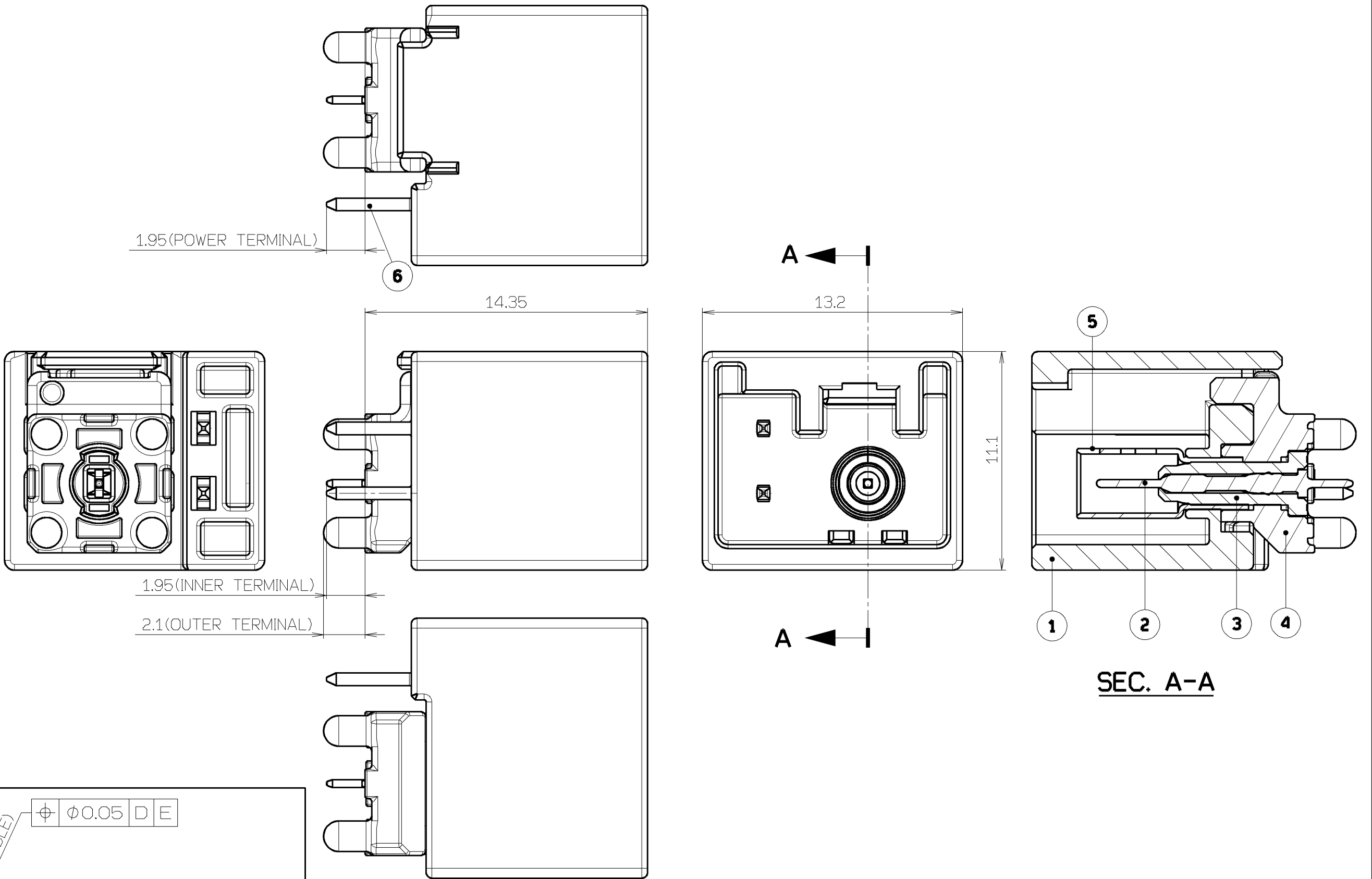


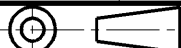
注記

1. 端子平坦度規格値：0.1mm以下
2. 推奨メタルマスク厚：150μm以上
3. 推奨温度プロファイルは、弊社発行の取扱説明書(CB-990)参照。
但し、ご使用前に貴社のプリント基板、温度プロファイルで実装可能か
ご確認ください。また、管理値は別途規定下さい。
4. はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、
メタルマスク厚、開口率を調整すること。
5. 通信性能並びにEMC性能に関して、基板構造並びに筐体構造の影響を
受けますので、貴社構造で基準を満足するかご確認ください。

NOTE

- 1.TERMINAL COPLANARITY STANDARD VALUE：MAX. 0.1mm
- 2.RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK：MIN. 150μm
- 3.REFER TO OUR INSTRUCTION MANUAL (CB-990) FOR
RECOMMENDED REFLOW CONDITION.
CONFIRM THAT THIS PRODUCT CONFORMS TO YOUR PCB AND
REFLOW CONDITION BEFORE USE.
ALSO SPECIFY CONTROL VALUES SEPARATELY.
- 4.WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD,
REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.
- 5.AS THE COMMUNICATION PERFORMANCE AND EMC PERFORMANCE IS
AFFECTED BY BOARD STRUCTURE AND CASE STRUCTURE.
CONFIRE THAT WHETHER SATISFACTION STANDARD WITH
YOUR STRUCTURE.



コネクタASSY CONNECTOR ASSY					6099-1562	48830NOA03M-NA
⑥	電源端子 POWER TERMINAL	2	C2600			
⑤	外導体 (筒) CYLINDER	1	C2600			
④	外導体端子 OUTER TERMINAL	1	ZDC2			
③	誘電体 DIELECTRIC	1	LCP	NATURAL		
②	内導体端子 INNER TERMINAL	1	C2600			
①	ハウジング HOUSING	1	LCP	NATURAL		
符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材 質 MATERIAL 上記参照		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME 上記参照		
仕 上 FINISH		尺 度 SCALE 5 / 1		SEE ABOVE TABLE		
色 相 COLOR 上記参照 (SEE ABOVE TABLE)		質 量 MASS 3 g		管 理 番 号 REFERENCE NO. S-173419		
承 認 APPROVED		検 図 CHECKED		部 品 番 号 PART NO. 上記参照 (SEE ABOVE TABLE)		
26.04.08 S.Mitsui		26.04.08 H.Matsuda		名 称 DESCRIPTION HFCV 1+2WAY PCB CONNECTOR		
26.04.08 Y.UENO		2026/04/08 Y.UENO		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		A2		